# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11014800 A

(43) Date of publication of application: 22.01.99

(51) Int. CI

G21K 1/06 H01L 21/027 H05H 13/04

(21) Application number: 09165982

(22) Date of filing: 23.06.97

(71) Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(72) Inventor:

ITABASHI SEIICHI

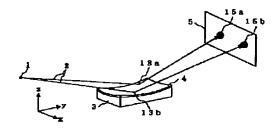
# (54) X-RAY REFLECTOR AND X-RAY REFLECTION OPTICAL SYSTEM

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce X-ray beam whose intensity distribution is constant.

SOLUTION: The X-ray 2 radiated from a light source 1 is reflected by a reflector 3 and projected on an exposure surface 5. The reflector 3 is constituted of SiC and Pt film 4 is formed on the surface. In X-ray intensity distribution on the exposure surface 5, an uneven condition exists that the intensity of an area 15a which the X-ray from a reflection point 13a reaches is high and an area 15a which the X-ray from a reflection point 13b reaches is low. Elimination of the uneven condition in such a case requires lowering the reflectance of the reflection point 13a. Lowering the reflectance is conducted by masking the section of the reflection point 13a for exposure of SiC at the time of forming the Pt film 4 on the surface of the reflector 3.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-14800

(43)公開日 平成11年(1999) 1月22日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別配号	F I		
G 2 1 K	1/06		G21K	1/06	M
H01L	21/027		H05H	13/04	U
H05H	13/04		H01L	21/30	503Z
					5 1 7

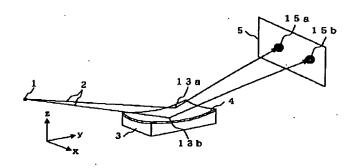
審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 12 頁)

		世上別人	不明不 明不列心数4 OL (主 12 頁)
(21)出願番号	特願平9-165982	(71)出願人	
(22)出顧日	平成9年(1997)6月23日		日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号
		(72)発明者	板橋 聖一東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
			電信電話株式会社内
		(74)代理人	弁理士 山川 政樹

# (54) 【発明の名称】 X線反射鏡及びX線反射光学系

# (57)【要約】

【課題】 強度分布が一定のX線ビームを作り出す。 【解決手段】 光源1から放射されたX線2は、反射鏡3によって反射され露光面5に投影される。反射鏡3はSiCからなり、表面にはPt膜4が形成されている。 露光面5上のX線強度分布において、反射点13aからのX線が到達する領域15aの強度が大きく、反射点13bからのX線が到達する領域15bの強度が小さいという不均一が存在するとき、この不均一をなくすには、反射点13aの反射率を低下させる。反射率の低減は、反射鏡3の表面にPt膜4を形成する際に反射点13aの部分をマスクしてSiCを露出させることにより行う。



10

1

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 X線源から放射されるX線を反射面上の 反射によって所定の領域に集光するX線反射鏡におい て、

前記反射面は、X線の反射率が高い領域とX線の反射率が低い領域とを有するものであることを特徴とするX線 反射鏡。

【請求項2】 請求項1記載のX線反射鏡において、 前記X線の反射率が高い領域は、X線の反射率が高い物 質が形成された領域であり、

前記X線の反射率が低い領域は、X線の反射率が低い物質が形成された領域であることを特徴とするX線反射 鏡。

【請求項3】 請求項1記載のX線反射鏡において、 前記X線の反射率が高い領域は、表面粗さが小さい領域 であり、

前記X線の反射率が低い領域は、表面粗さが大きい領域であることを特徴とするX線反射鏡。

【請求項4】 X線源から放射されるX線を反射によって露光面に投影するX線反射光学系において、

X線源から放射されるX線を反射して露光面に集光する X線反射鏡と、

前記露光面に配設され、露光面に照射されるX線の強度 分布を検出する位置強度検出手段と、

露光面上のX線強度が強い位置と対応するX線反射鏡の 反射領域のX線反射率を低下させるために、前記反射領域に照射するためのイオン又は中性粒子を発生する発生 装置とを有することを特徴とするX線反射光学系。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シンクロトロン放射光(Synchrotron Radiation: SR)等を利用するX線リソグラフィにおいて、光源から放射されるX線を集光あるいは拡大し、効率的に露光装置に投影するために使用するX線反射鏡及びX線反射光学系に関するものである。

# [0002]

【従来の技術】X線リソグラフィは、X線を使用して超LSIの微細パターンを形成するもので、波長が短いため可視光の波長より小さな0.1ミクロン以下の超微細40パターンまで転写することができる技術である。X線リソグラフィには、X線を発生するX線源と、X線を使用して微細パターンを転写するX線露光装置に導入するX線流がら放射されるX線をX線露光装置に導入するX線光学系が必要である。ただし、現在はまだレーザのように指向性が高いX線源がないため、線源から発散するようなX線源しか存在しない。したがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線でしたがって、X線露光装置に強力なX線での上で使用される。

【0003】従来のX線反射光学系において、X線を集 光するX線反射鏡には、球面、回転放物面、回転楕円面 あるいは異なる曲率の球面を組み合わせたトロイダル面 等の多項式で記述される形状を有する反射鏡が用いられ ている。また、特定の露光領域にX線を効率的に集める 目的で、これらの形状の反射鏡を何枚か組み合わせたX 線光学系も使用されている。電磁波は物質の表面が滑ら かであれば高い反射率で反射される。電磁波の内、波長 が短いX線を反射するためには、表面の滑らかさは凹凸 が原子と同じ大きさ程に小さいことが必要である。さら に、X線を反射するためには、反射面と入射するX線が 成す角度を1度あるいは2度以下の低角度にすることで 生じる全反射現象を利用しなければならない。入射角が 小さいため、表面の凹凸だけでなく、平面度を良くする ことが重要となる。現在、高剛性のため変形せず、熱伝 導性が高いため熱による変形も無い材料を使用して、平 面度が高く、表面が非常に滑らかなX線反射鏡の開発が

【0004】最近、半導体産業においてX線リソグラフィを超々LSI製造工程に使用する試みがなされつつあり、産業的に成り立つためには、露光効率の向上が必須となっている。露光効率は露光するときのX線の強度が強く、1回の露光あたりの露光面積が広いほど高くなる。さらに、露光する領域では露光の品質を保つため、領域内でのX線強度は一定でなければならない。したがって、露光効率の向上には大きな面積に強度が強く、強度の均一性が高いX線ビーム形成が不可欠とされる。

## [0005]

進められている。

【発明が解決しようとする課題】X線リソグラフィにお いて露光効率を向上させるためには、強度が強く、強度 均一性が高いX線ビームの形成が不可欠である。強度を 上げるためには、発散するX線をできるだけ多く取り込 むことができる開口の大きな光学系が必要である。一 方、強度の均一性は、X線をできるだけ多く取り込む系 とすると、低くなる傾向がある。これは、集光という操 作が広がるX線を一定の領域に閉じこめることに対応し ており、無理に詰め込むために集光領域にX線ビームの 疎密ができてしまうためである。X線リソグラフィが必 要とするX線強度の均一性は4%以下であり、僅かなビ ームの疎密が存在しても達成できない。以上のように従 来のX線反射光学系では、高強度、高均一性のX線照射 ができないという問題点があった。本発明は、X線リソ グラフィを半導体産業で使用するために必要な、集光し た領域でX線の強度分布が一定であるようなX線ビーム を作り出すX線反射鏡及びX線反射光学系を提供すること とを目的とする。

## [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、請求項1に記載のように、X線源から放射されるX線を反射面上の反 りによって所定の領域に集光するX線反射鏡において、

上記反射面が、X線の反射率が高い領域とX線の反射率が低い領域とを有するようにしたものである。X線源から放射されるX線を反射鏡で集光するX線反射光学系において、X線は反射鏡の表面で入射角に対応した反射率で反射される。反射率はフレネルの式によって表現され、反射面を構成する物質の種類と反射面の凹凸に対応する粗さによって影響を受ける。そこで、集光領域でX線が強すぎる領域に到達するX線を反射している反射鏡の表面領域の反射率を低下させることにより、この領域からのX線が減衰するため、集光領域内のX線の強度分 10 布を一定にすることができる。

【0007】また、請求項2に記載のように、上記X線 の反射率が高い領域は、X線の反射率が高い物質が形成 された領域であり、上記X線の反射率が低い領域は、X 線の反射率が低い物質が形成された領域である。また、 請求項3に記載のように、上記X線の反射率が高い領域 は、表面粗さが小さい領域であり、上記X線の反射率が 低い領域は、表面粗さが大きい領域である。また、請求 項4に記載のように、X線源から放射されるX線を反射 によって露光面に投影するX線反射光学系において、X 20 線源から放射されるX線を反射して露光面に集光するX 線反射鏡と、露光面に配設され、露光面に照射されるX 線の強度分布を検出する位置強度検出手段と、露光面上 のX線強度が強い位置と対応するX線反射鏡の反射領域 のX線反射率を低下させるために、前記反射領域に照射 するためのイオン又は中性粒子を発生する発生装置とを 有するものである。

# [0008]

### 【発明の実施の形態】

実施の形態の1. 次に、本発明の実施の形態について図 30 面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の第1の実施の形態となるX線反射光学系のブロック図である。光源1から発散するX線2はX線反射鏡3の表面の各反射点13a,13bで反射され、露光面5上の領域15a,15bに到達する。反射鏡3は炭化珪素(SiC)からなり、その表面にはPt膜4が形成されている。

【0009】このようなX線反射光学系において、光源1の位置、反射鏡3の位置、露光面5の位置、反射鏡3の形状、X線2が反射鏡3に入射する入射角が決まると、露光面5に照射されるX線の疎密分布は一意に決まってしまう。一般的に、反射率の相違と反射点の分布による疎密分布によりX線強度分布は一定ではなく、強い部分と弱い部分には十%以上の強弱が存在する.

【0010】今、露光面5上のX線強度分布において、 反射点13aからのX線が到達する領域15aの強度が 大きく、反射点13bからのX線が到達する領域15b の強度が小さいというX線強度の不均一が存在すると仮 定する。このような不均一をなくすには、X線が強い領\* \*域15aに対応する反射鏡3の反射点13aの反射率を 低下させればよい。これにより、露光面5上のX線強度 分布を一定にすることができる。

【0011】次に、X線反射鏡3の反射率を局所的に低下させる手法について説明する。光源1から放射されたX線2は反射鏡3の表面で入射角に対応した反射率で反射される。反射率はフレネルの式によって表現され、反射面を構成する物質の種類と反射面の凹凸によって影響を受ける。例えば、反射面を構成する物質がPt, A 、 W, Ta, U, Pd, Ru等の重金属である場合は、反射率が高く、C, Si, Al等の軽い物質である場合は、反射率が低い。

【0012】反射面を構成する物質がPt)とSiCの場合のX線の入射角と反射率との関係を図2、図3に示す。反射面に照射するX線としては、X線リングラフィで使用されている波長0.6~0.9nmのX線を使用した。図2(a)はX線の波長が0.6nmの場合、図2(b)は波長が0.7nmの場合、図3(a)は波長が0.8nmの場合、図3(b)は波長が0.9nmの場合である。

【0013】X線がPtあるいはSiCに入射するときの入射角が1.5度以上の場合、Ptが高い反射率を示すのに対し、SiCはほとんどX線を反射しない。したがって、反射面にPt等の重金属で構成される領域とSiC等の軽い元素で構成される領域がある場合、反射されるX線の強度は異なる。

【0014】以上のことから、X線が強い領域15aに対応する反射鏡3の反射点13aの反射率を低下させるためには、反射点13aの位置でSiCを露出させればよい。これにより、反射率は低下し、X線はほとんど反射されないため、領域15aの位置のX線強度は小さくなる。

【0015】次に、露光面5上のX線強度分布を実際に計算して、反射面上のどの領域のX線反射率を変えればよいかを検討する。ここで、空間座標x,y,zは図1のようにとるものとする。つまり、光源1から露光面5への方向がy軸方向であり、これと垂直な上向きの高さ方向がz軸方向であり、y,zと垂直で、y軸を時計回りにz軸の方へ回転させたときに右ネジが進む方向がx軸方向である。

【0016】光顔1をシンクロトロン放射光(Synchrot ron Radiation、以下、SRと略する)を放射するSR光源とし、このSR光源の広がりを標準偏差0.8mmの分散を持つ正規分布であると仮定した。そして、光源1と反射鏡3の中心との距離を2760mm、反射鏡3の中心と露光面5との距離を6340mmとする。また、反射鏡3は、次式で表記できる形状を持つものとする。

[0017]

40

z = 9. 22079702752712×10<sup>-6</sup>

5

 $+ 0. 004270800575741973 x^2$ 

 $+8.28115405993602 \times 10^{-8} x^{4}$ 

 $+5.014815819129886 \times 10^{-12} x^{6}$ 

 $-7.389003736146092\times10^{-6}$ y

 $-6.175952366769869\times10^{-7}$  x<sup>2</sup> v

-5. 244035396540827×10<sup>-11</sup>  $x^4y$ 

 $+3.532448535214485\times10^{-6}v^{2}$ 

 $+2.703327315869953\times10^{-10}x^2y^2$ 

 $-4.432466606511452 \times 10^{-10} \text{ v}^3$ 

 $+1.083541174146448\times10^{-13}$ y<sup>4</sup>  $\cdots$  (1)

【0018】式 (1) はx, y, zの3次以上の項を含 み、これにより反射鏡3が複雑な形状の非平面鏡である ことが分かる。そして、X線2が反射鏡3の中心 (x= y=z=0) に入射するときの入射角を1.58度とす る。以上のようなX線反射光学系において、光源1から 2万本のSRが発生したと仮定して、SRが露光面5上 に形成する強度分布を計算する。

【0019】SR光源の形状を図4に示し、このSR光 源1から放射されたSRと反射鏡3の反射面との交点を 図5に示す。そして、反射鏡3によって反射されたSR 20 が露光面5上に形成する交点群の全体形状は図6のよう な直線状となる。続いて、露光面5上のX線の密度を計 算すると、図7(a)のような等高線分布が得られる。 この分布を z 軸方向に積分したものが、図 7 (b) で、 これがX線強度分布に相当する。強度を求める際は、波 長0.5~1.5 n mの間のX線のスペクトルを積分し

【0020】図7(b)より、この光学系の強度分布は 斜線の部分が強いため、露光領域内でX線強度が一定に なっていないことが分かる。なお、点がばらついている 30 のは、光源1から発生する光線密度がばらついているた めであり、光線数をふやすことで、ばらつきは少なくな る。

【0021】次いで、どの領域のX線反射率を変えるこ とで露光面5上のX線強度が均一になるかを検討する。 まず、反射鏡3の反射面を、図8のようにx軸と平行な 13個の領域に分割する。そして、各領域をクラスとい う名前で呼ぶこととする。反射鏡3上の各領域から反射 されたX線が露光面5上に作りだす疎密の等高線分布と これを z 軸方向に積分した X 線強度分布を図9~図20 40 に示す。

【0022】なお、クラス31、43から反射されるX 線は無視できるほど弱いので、クラス31については図 9に疎密分布のみを示し、クラス43については表記し ていない。図9~図13から分かるように、反射鏡3の\*

 $e^{-(4\pi\sigma\sin\theta/\lambda)^2}$ 

【0029】X線の波長 l は 0.7 n m で、X線が反射 面に入射する入射角θは1.58度とした。表面が全面 Ριに覆われていても、表面粗さσがгms粗さでΟの 50 と、Χ線はほとんど反射されない。そこで、本実施の形

\*クラス31~35から反射されるX線は、露光面5の中 心部(x=0付近)に到達し、分布を形成する。一方、 図14~図20から分かるように、クラス36~43か ら反射されるX線は、露光面5の周辺部 (x=10, -10付近)に到達し、分布を形成する。

【0023】各クラスからの反射によるX線強度分布の うち、クラス39から反射されたX線の強度分布 (図1 7 (b)) において中心部に対して周辺部が強くなって いる割合が、図7(b)の全体のX線強度分布で中心部 に対して周辺部が強くなっている割合にほぼ対応してい ることが分かる。そこで、反射鏡3のクラス39の表面 にはPt膜4を形成せずSiCを露出させた構造にする と、図21に示すように、クラス39からはX線がほと んど反射されなくなる。

【0024】これにより、全体のX線強度分布は、図2 2に示すように、周辺部が低くなり、一定の強度が得ら れることが分かる。反射鏡3の表面にSiCを露出させ るには、反射鏡3の表面にPt膜4を形成する際にクラ ス39に対応する部分をマスクするだけでよい。

【0025】こうして、本実施の形態によれば、反射鏡 作製の際に露光面5上のX線強度が強い位置と対応する 反射鏡3のクラスをマスクするだけで露光面5上でのX 線強度が一定の反射鏡3を実現することができる。

【0026】実施の形態の2.実施の形態の1では反射 鏡3のクラス39の反射率を低下させる方法として、反 射鏡3の材質であるSiCを露出させる方法をとった が、本実施の形態では、Pt膜4を厚く形成すること で、反射率の低下を実現する。

【0027】前述のように反射率は、反射面を構成する 物質の表面の凹凸に対応する粗さによって影響を受け る。図23に表面粗さσが次式で記述される形で反射率 が減衰する場合を示す。

[0028]

【数1】

... (2)

場合と2nm以上の場合とでは反射率に大きな差異が生 じることが分かる。表面粗さσが3nmより大きくなる

態では、Pt膜4を厚く形成することで、反射鏡3の反 射率を局所的に変える。

【0030】図24に膜厚に対するPt膜の表面粗さの 変化を示す。Pt膜の形成は真空蒸着法で行った。反射 膜として使用するためにはPt膜の厚さは7~10nm 必要であり、実際には膜形成時の膜厚分布も考慮して1 0~20 n mの膜厚でP t を形成する。10 n mの膜厚 に対する表面の粗さは0.9 n m程度である。そして、 このときの反射率は、図23により80% (0.8)程 度となる。

【0031】一方、反射鏡3のクラス39の表面にPt 膜4を70nm以上形成すれば、表面粗さは2nm程度 まで荒れるため、反射率は図23により40%程度まで 低下する。こうして、露光面5上でのX線強度が一定の 反射鏡3を実現することができる。また、さらにPt膜 4を厚くすることで表面粗さを増加させることもでき る。

【0032】実施の形態の3. 図25は本発明の第3の 実施の形態となるX線反射光学系のブロック図であり、 図1と同一の構成には同一の符号を付してある。 実施の 形態の1ではクラス39の反射率を低下させる方法とし て、Pt膜4を形成しない方法をとったが、本実施の形 態では、不活性なHe, Ne, Ar, Xeなどのイオン 12等をPt膜4の表面に照射し、スパッタリング効果 によって表面が荒れて反射率が低下する現象を利用す

【0033】一般に、物質に高いエネルギーを持った粒 子を照射すると、スパッタリング現象が生じ、表面の原 子がたたき出されて物質の表面に凹凸が発生する。この ようなスパッタリングによってクラス39の表面粗さを 30 悪化させることにより、クラス39の反射率が低下する ので、露光面5上で均一なX線強度分布を得ることがで きる。

【0034】実施の形態の4. 本実施の形態ではクラス 39の反射率を低下させる方法として、実施の形態の3 のように高いエネルギーを有するイオンを照射する代わ りに、エネルギーの低い軽い元素のイオン、例えばSi C、Si、Al等を照射することで、これら軽元素から 構成される膜を形成する。エネルギーが低いためスパッ タ現象は生じず、膜形成することができる。

【0035】X線は物質に対して斜入射するとき、ほと んど物質中には侵入しないため、反射膜は非常に薄い膜 で充分である。例えば、X線が入射角1.58度でPt 膜に入射した場合のPt膜の反射率を図26に示す。P t 膜の場合、10 n m で充分反射することが分かる。軽 元素の場合についても同程度である。そこで、反射鏡3 のクラス39の表面に例えばSiCを50nmだけ形成 すれば、クラス39の反射率はSiCのものとなってし まう。これにより、露光面5上で均一なX線強度分布を 得ることができる。

【0036】実施の形態の5. 図27は本発明の第5の 実施の形態となるX線反射光学系のプロック図であり、 図1と同一の構成には同一の符号を付してある。 本実施 の形態では、実際にX線リソグラフィ用のX線反射光学 系を真空中に設置し、反射鏡3が収納されている真空容 器(不図示)中にイオン又は中性粒子を発生する発生装 置6を設置し、金属や軽元素のイオン又は中性粒子12 を反射鏡3の反射面に照射する。

R

【0037】このとき、露光面5上のX線強度を露光面 10 5に配設された位置強度検出モニター7で検出し、露光 面5上のX線強度が強い位置と対応する反射鏡3のクラ ス(実施の形態の1~4ではクラス39)にイオン又は 中性粒子12を照射して、このクラスのX線反射率を減 衰させる。

【0038】発生装置6から照射するイオン又は中性粒 子12によって反射率を減衰させる方法としては、実施 の形態の2のように反射膜を構成する物質 (例えばP t) の膜厚を厚くしてもよいし、実施の形態の3のよう にスパッタリングしてもよいし、実施の形態の4のよう に反射率の低い物質を形成してもよい。

【0039】図7、図9~図20を用いて説明したよう に、X線の強度分布と反射鏡3上の反射点との関係を予 め計算しておき、実際のX線強度分布を位置強度検出モ ニター7で検出しながら、X線強度が強い位置と対応す る反射鏡3のクラスの反射率を低下させることによっ て、より精度が高い補正が可能となる。

【0040】なお、以上の実施の形態では、X線反射鏡 3として、その形状が式(1)で記述されるような非平 面鏡を用いたが、これに限るものではなく、平面鏡を用 いてもよい。

# [0041]

【発明の効果】本発明によれば、請求項1に記載のよう に、X線反射鏡の反射面にX線の反射率が高い領域とX 線の反射率が低い領域とを設けることにより、従来不可 避であった、X線光学系の強度分布が不均一になる現象 を回避することができ、X線リソグラフィに必要な強度 分布が一定のX線ビームを提供することができる。その 結果、X線リソグラフィに必要な光学系を提供できるた め、0.1μm級の超微細なパタンを量産することが可 能となり、高速で消費電力が小さな超々LSI量産が可 能となる。また、様々なX線光学系、例えばX線縮小光 学系、X線顕微鏡等の照明系として使用することもでき

【0042】また、請求項2に記載のように、X線の反 射率が高い領域をX線の反射率が高い物質が形成された 領域とし、X線の反射率が低い領域をX線の反射率が低 い物質が形成された領域とし、露光領域内のX線強度が 強い位置と対応するX線反射鏡の領域をX線反射率が低 い領域とすることにより、露光領域内でX線強度を均一

50 にすることができる。また、X線の反射率が低い領域と

なるX線の反射率が低い物質が形成された領域は、例えば反射鏡製作時に該当部分をマスクして反射膜を形成することで容易に実現することができる。

【0043】また、請求項3に記載のように、X線の反射率が高い領域を表面粗さが小さい領域とし、X線の反射率が低い領域を表面粗さが大きい領域とし、露光領域内のX線強度が強い位置と対応するX線反射鏡の領域をX線反射率が低い領域とすることにより、露光領域内でX線強度を均一にすることができる。また、X線の反射率が低い領域となる表面粗さが大きい領域は、反射鏡製 10作後に該当部分に例えばイオンを照射したり軽元素からなる膜を形成したりすることによって容易に実現することができる。

【0044】また、請求項4に記載のように、X線反射鏡、位置強度検出手段及び発生装置を設けることにより、露光面のX線強度分布を位置強度検出手段で検出しながら、露光面上のX線強度が強い位置と対応するX線反射鏡の反射領域のX線反射率をイオン又は中性粒子の照射によって低下させることができ、より精度の高い補正を行うことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態となるX線反射光 学系のブロック図である。

【図2】 X線の入射角と反射率との関係を示す図である。

【図3】 X線の入射角と反射率との関係を示す図である。

【図4】 SR光源の形状を示す図である。

【図5】 光源から放射されたX線と反射鏡との交点を 示す図である。

【図6】 X線と露光面との交点を示す図である。

【図7】 露光面上のX線の疎密分布及び疎密分布を2軸方向に積分したX線強度分布を示す図である。

【図8】 反射鏡表面を13個の領域に分割した例を示す図である。

【図9】 反射鏡のクラス31から反射されたX線の露 光面上の疎密分布を示す図である。

【図10】 反射鏡のクラス32から反射されたX線の 露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図11】 反射鏡のクラス33から反射されたX線の 露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図12】 反射鏡のクラス34から反射されたX線の

露光面上の疎密分布及び疎密分布を z 軸方向に積分した X 線強度分布を示す図である。

10

【図13】 反射鏡のクラス35から反射されたX線の 露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図14】 反射鏡のクラス36から反射されたX線の露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図15】 反射鏡のクラス37から反射されたX線の 0 露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図16】 反射鏡のクラス38から反射されたX線の露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図17】 反射鏡のクラス39から反射されたX線の露光面上の疎密分布及び疎密分布を2軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図18】 反射鏡のクラス40から反射されたX線の 露光面上の疎密分布及び疎密分布を2軸方向に積分した 20 X線強度分布を示す図である。

【図19】 反射鏡のクラス41から反射されたX線の露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図20】 反射鏡のクラス42から反射されたX線の 露光面上の疎密分布及び疎密分布をz軸方向に積分した X線強度分布を示す図である。

【図21】 反射鏡のクラス39にSiCを露出させた場合のX線と反射鏡との交点を示す図である。

【図22】 反射鏡のクラス39にSiCを露出させた 30 場合の露光面全体のX線強度分布を示す図である。

【図23】 入射角1.58度,波長0.7nmのX線に対する反射面の表面粗さとX線の反射率との関係を示す図である。

【図24】 Pt膜の膜厚とPt膜の表面粗さとの関係を示す図である。

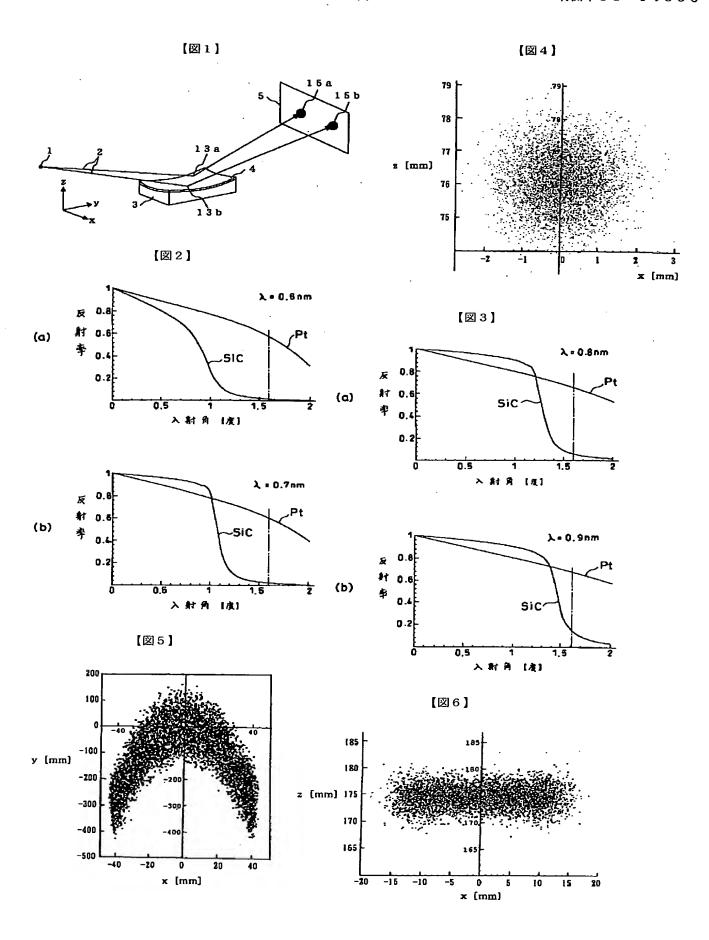
【図25】 本発明の第3の実施の形態となるX線反射 光学系のブロック図である。

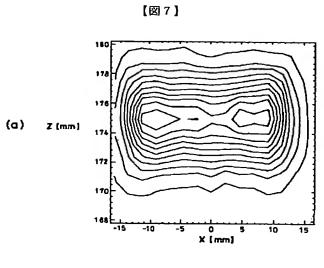
【図26】 Pt膜の膜厚とX線の反射率との関係を示す図である。

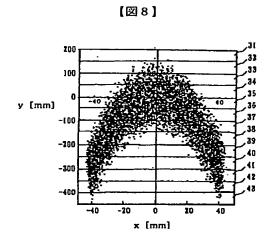
40 【図27】 本発明の第5の実施の形態となるX線反射 光学系のブロック図である。

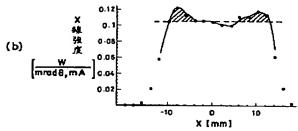
# 【符号の説明】

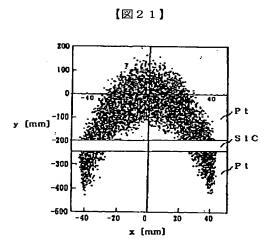
1…光源、2…X線、3…X線反射鏡、4…Pt膜、5 …露光面、6…発生装置、7…位置強度検出モニター。

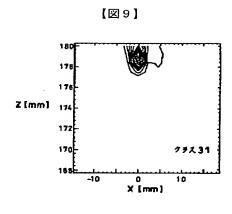


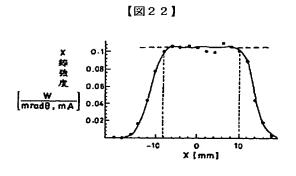


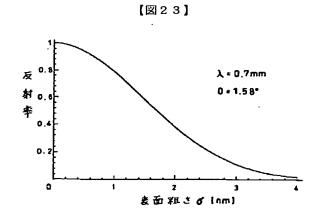


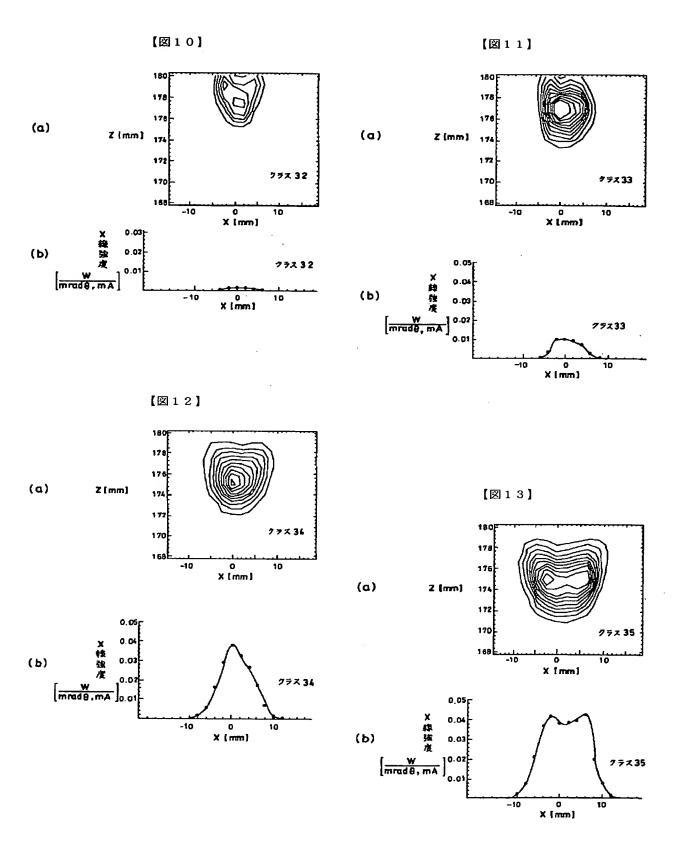


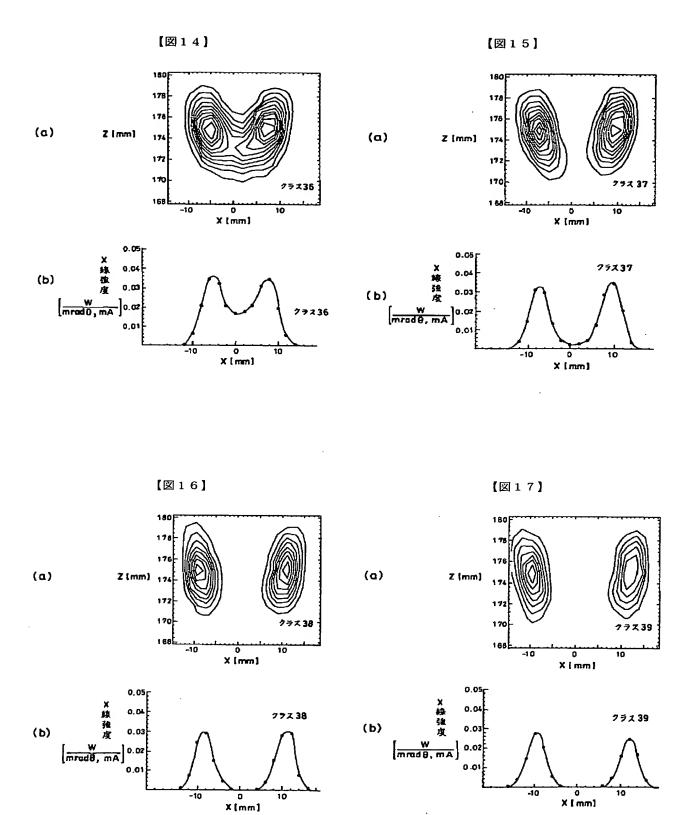


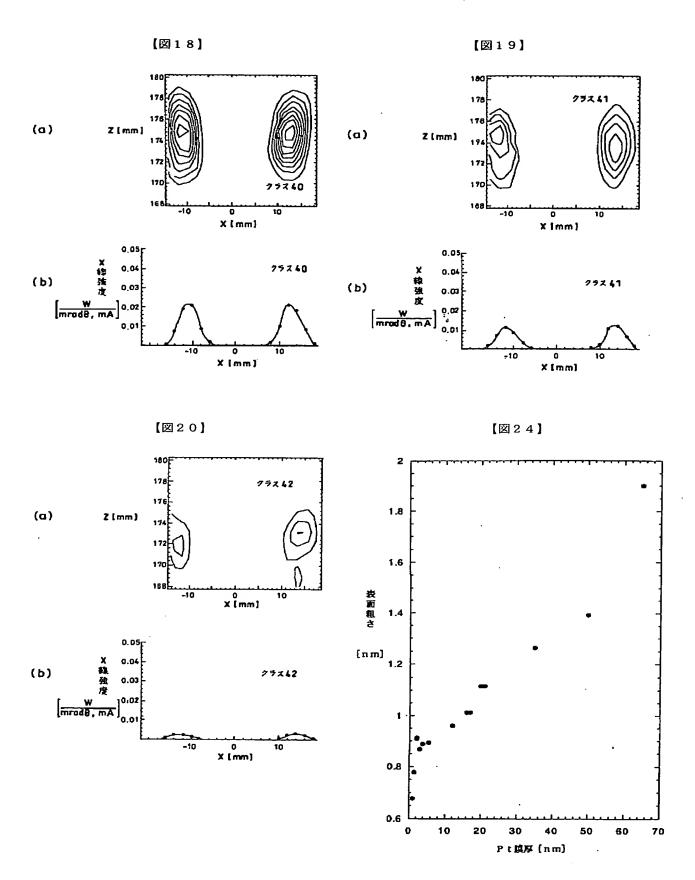






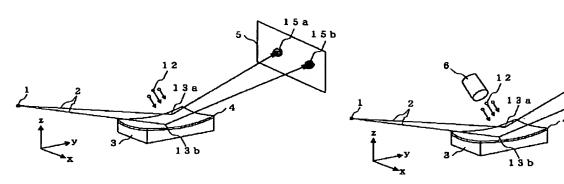






【図25】

【図27】



【図26】

